



Título:  
Reemplazo Falso Piso Data Center

Fecha de Actualización:  
Enero 2025

Dirección/Gerencia:

Departamento de Tecnología de la información

Página:

1 de 4

**Nombre del servicio:**

Reemplazo del Falso Piso del Data Center

**1. Objetivo general y alcance del servicio requerido**

La Superintendencia de Bancos requiere reemplazar el falso piso del Datacenter para mejorar su gestión, reparar áreas deterioradas y garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones.

**a. Evaluación Inicial:**

- Inspección detallada del estado actual del falso piso.
- Detección de posibles riesgos asociados al estado actual del piso elevado.

**b. Diseño del Reemplazo:**

- Elaboración de un plan de diseño que contemple la sustitución del falso piso y sus componentes en el Datacenter.
- Selección de materiales adecuados que cumplan con las normativas vigentes y las necesidades específicas del Datacenter.
- Asegurar que el nuevo falso piso cumpla con las normativas de seguridad pertinentes, incluyendo resistencia al fuego y capacidad de carga adecuada que evite hundimiento o daños.



## 2. Especificaciones de los servicios, la solución debe consistir en lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Placas con acabado en laminado blanco vetado de 61 x 61 cm. Con alma de aglomerado de madera.	1.00
2	Piso en módulos de 61 x 61 x 2.8 cm., con corazón de aglomerado de madera, encapsulado en lámina galvanizada, de acuerdo a la norma NFPA 75; cubierto en la superficie con plástico laminado de alta densidad color Blanco Vetado de 1.6 mm de espesor, con propiedades de disipación estática con valores de no menos de 1.5x10 <sup>5</sup> ohms y no más de 1x10 <sup>11</sup> ohms, (norma NFPA 99 y ANSI/ESD-S7.1); con capacidad de resistencia a cargas concentradas de 562 kg (1,250 lb).	50.00
3	Pedestales de aluminio con una base redonda de 11.5 cm de diámetro la cual cuenta con un tornillo de ajuste de 2 cm de diámetro x 10 cm de largo con tuerca niveladora cuadrada con ocho muescas anti-rotación, tubo de acero de 25 mm y arillo con cuatro muescas antirrotación, con capacidad de nivelación en rangos de +/- 2 cm. con una resistencia a cargas concentradas de 4,460 Kg y para una altura final de 30 cm a piso terminado incluyendo la placa.	70.00
4	Empaques de hule grafitado antiestático que sirven como enlace de conducción entre placas y pedestales, sirven como amortiguadores que evitan el ruido y el roce entre la placa y el pedestal.	70.00
5	Travesaños de lámina galvanizada, con perforaciones en los extremos para colocarse sobrepuestos en las coronas del pedestal.	120.00
6	Anclaje a base de perno anclas (2 por pedestal).	140.00
7	Porta placas doble tipo succión	1.00
8	1 Galón de Pegamento para pedestales	1.00
9	Servicio Técnico de Ingeniería de Instalación de piso técnico. INCLUYE: -Servicios de desmontar de piso técnicos existente. -Servicios de movimientos de equipos existentes, para posible instalación del nuevo piso técnico. -Servicios de instalación de pisos técnicos nuevo. -Instalación de (Chazos, escalón y Zócalos de vinil).	1.00



Título:  
Reemplazo Falso Piso Data Center

Fecha de Actualización:  
Enero 2025

Dirección/Gerencia:

Departamento de Tecnología de la información

Página:

3 de 4

-Suministro e instalación de anclaje a base de perno anclas (2 por pedestal) para fijar pedestal.

- El proveedor debe realizar una visita previa a la presentación de la oferta con el objetivo de poder tener las dimensiones del Datacenter.
- El reemplazo del falso piso debe ser suplido y manejada exclusivamente por el proveedor.
- El proveedor debe ser capaz de atender todo el alcance y los requisitos del reemplazo del falso piso del Datacenter.
- El proveedor debe ser capaz de trabajar con las condiciones existentes en el Datacenter, dígame equipos encendidos, cables de red, eléctricos.
- El proveedor debe implementar medidas para proteger los equipos sensibles de cualquier polvo, escombros o vibraciones que puedan generarse durante el trabajo

### 3. Cronograma de entrega del servicio requerido:

**Lugar de entrega de los servicios:** Los servicios deberán ser entregados al Departamento de Tecnología de la Superintendencia de Bancos, Av. México Núm. 52 esq. Leopoldo Navarro, Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional

**Logística y transporte:** el proveedor debe encargarse de proveer el servicio de logística y de transporte a la Superintendencia de Bancos.

El proveedor debe considerar el trabajo los fines de semana y encargarse de todos los botes de residuos generado durante el proceso. (Destino final de los residuos sería el área de basura común)

**Tiempo de entrega:** El servicio deberá proveerse de manera inmediata con un plazo no mayor a ocho (8) semanas días calendarios posteriores a la firma del contrato y la notificación de la orden de compra.

### 4. Garantía del Falso Piso

El oferente deberá proporcionar una garantía de un año para el nuevo falso piso que se va a instalar. Esta garantía cubrirá cualquier defecto de fabricación, instalación y materiales utilizados. En caso de que se presenten problemas durante el período de garantía, el oferente se compromete a realizar las reparaciones necesarias sin costo adicional para la Superintendencia de Bancos.



Título:  
Reemplazo Falso Piso Data Center

Fecha de Actualización:  
Enero 2025

Dirección/Gerencia:

Departamento de Tecnología de la información

Página:

4 de 4

## 5. Forma de pago

Los pagos serán efectuados como se describe en el cuadro siguiente:

ITEM	Forma de Pago
Reemplazo del Falso Piso Data Center	<ul style="list-style-type: none"><li>30 días luego de los trabajos realizados.</li></ul>

## 6. Criterio de evaluación técnica

Ítem	Descripción	Cumple / No Cumple
1	<p><b>Oferta técnica. Debe incluir la descripción de los servicios ofertados incluido en las especificaciones técnicas, incluyendo metodología a utilizar para garantizar el funcionamiento del reemplazo del falso piso, así como el cronograma para su ejecución.</b></p> <p><b>Nota: Su oferta técnica deberá estar acorde a lo exigido en las especificaciones técnicas anexas, debe identificar su personal, las marcas de los productos ofertados, la ubicación de sus instalaciones, entre otras informaciones descritas en las especificaciones técnicas anexas.</b></p>	
2	<ul style="list-style-type: none"><li>El oferente de la solución debe presentar al menos 2 proyectos realizados de magnitud y alcance similares.</li><li>El oferente debe remitir al menos tres cartas de referencia.</li></ul>	

Firmado digitalmente por:

**Julio Sánchez:** Subdirector del Departamento de Tecnología de la Información

**Jonathan Abreu:** Encargo de División del Departamento de Tecnología de la Información



Documento firmado digitalmente por:

Jonathan Abreu Díaz (21/03/2025 AST), Julio César Sánchez Cabrera (21/03/2025 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/3da070f5-d65f-49a6-b40c-7d00dd4b5a6b>